PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-145954

(43)Date of publication of application: 22.05.2002

(51)Int.CI.

C08F220/28 C08K 5/00 C08L 33/14 G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-343762

10.11.2000

(71)Applicant : DAICEL CHEM IND LTD

(72)Inventor: TSUTSUMI KIYOHARU

FUNAKI KATSUNORI

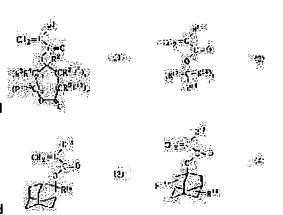
(54) POLYMER COMPOUND FOR PHOTORESIST AND METHOD FOR PRODUCING THE COMPOUND

(57) Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a polymer compound for photoresist, containing uniformly distributed monomer units, having small intramolecular and intermolecular compositional distributions and exhibiting excellent etching resistance.

SOLUTION: The polymer compound for photoresist is produced by the copolymerization of a monomer mixture containing three kinds of (meth)acrylic acid esters comprising (A) a compound of formula 1, (B) a compound of formula 2 and/or 3 and (C) a (meth)acrylic acid ester of formula 4 having a substituted adamantane ring (R2, R12 and R13 are each H or a 1–3C hydrocarbon group; R14 is a 6–20C bridged alicyclic hydrocarbon group; R16 is methyl or the like; R18 and R19 are each H, hydroxy group, oxo group or carboxy group provided that R18 and R19 are not H at the same time; (p), (q), (r) and (s) are each 0 or 1; and p+q+r+s is 2–4).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-145954

最終頁に続く

(P2002-145954A) (43)公開日 平成14年5月22日(2002.5.22)

(51) Int. Cl. 7 C08F220/28	識別記号	F I デーマコート' (参考) CO8F220/28 2H025
C08K 5/00		C08K 5/00 4J002
CO8L 33/14		CO8L 33/14 4J100
G03F 7/039	601	G03F 7/039 601
HO1L 21/027		H01L 21/30 502 R
		審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全9頁)
(21) 出願番号	特願2000-343762(P2000-343762)	(71)出願人 000002901
		ダイセル化学工業株式会社
(22) 出願日	平成12年11月10日(2000.11.10)	大阪府堺市鉄砲町1番地
		(72)発明者 堤 聖晴
		兵庫県姫路市網干区新在家940
		(72)発明者 舩木 克典
		兵庫県姫路市網干区新在家1367-5
		(74)代理人 100101362
		弁理士 後藤 幸久
	•	

(54) 【発明の名称】フォトレジスト用高分子化合物及びその製造方法

(57)【要約】 (修正有)

【課題】 各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分子内で組成分布の小さく、しかもエッチング耐性に優れたフォトレジスト用高分子化合物を得る。

$$CH_{2} = C \\ C = 0 \\ (R^{3}R^{4}C)_{p} \\ (CR^{7}R^{R})_{r} \\ (R^{5}R^{6}C)_{q} \\ (CR^{9}R^{10})_{s} \\ CH_{2} = C \\ C = 0 \\ (R^{12} - \frac{1}{C} - R^{13})_{t} \\ (R^{13} - \frac{1}{C} - R^{13})_{t} \\ (R^{14} - \frac{1}{C} - R^{13})_{t} \\ (R^{15} - R^{13})_{t} \\ (R^$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記式(1)

【化1】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{C} \\ \text{C} = 0 \\ \text{C} = 0 \\ \text{CR}^2 \\ \text{(R}^3 \text{R}^4 \text{C)}_p \\ \text{(CR}^7 \text{R}^8)_r \\ \text{(R}^5 \text{R}^6 \text{C)}_q \\ \text{(CR}^9 \text{R}^{10})_s \\ \text{(R}^5 \text{R}^6 \text{C)}_q \\ \text{(CR}^9 \text{R}^{10})_s \\ \text{(R}^6 \text{CR}^9 \text{CR}^$$

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示す。 R^1 は水素原子又は炭素数 $1\sim3$ の炭化水素基を示す。 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^1 及び R^{10} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を示す。p、q、r 及びsは、それぞれ独立に、0 又は 1 を示す。但し、 $p+q+r+s=2\sim4$ である)で表される $5\sim7$ 員のラクトン環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B)下記式(2)

【化2】

$$CH_{2}=C / C=0$$

$$C=0$$

$$(R^{12}-C-R^{13})_{t}$$

$$R^{14}$$
(2)

(式中、 R^{11} は水素原子又はメチル基を示す。 R^{12} 及び R^{13} は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim3$ の 炭化水素基を示す。 R^{14} は炭素数 $6\sim2$ 0 の有橋脂環式 炭化水素基を示す。 t は $0\sim5$ の整数を示す)で表される有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エステル、及び下記式(3)

【化3】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 R^{16}
(3)

(式中、R¹¹ は水素原子又はメチル基を示す。R¹¹ はメチル基又はエチル基を示す)で表されるアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルから選択された少なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステル、及び

(C) 下記式 (4)

(化4)

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 R^{18}
 R^{19}
 $C = 0$
 $C = 0$

(式中、R''は水素原子又はメチル基を示す。R''及びR''は、アダマンタン環に結合している置換基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基50

又はカルボキシル基を示す。但し、R¹⁸及びR¹⁹の少なくとも一方は、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基である)で表される置換基を有するアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物。【請求項2】 (メタ)アクリル酸エステル(C)のFedorsの方法による溶解度パラメーターの値が20.4(J/cm³)^{1/2}~23.5(J/cm³)^{1/3}の10 範囲である請求項1記載のフォトレジスト用高分子化合物。

【請求項3】 (メタ) アクリル酸エステル (C) の共 重合比率が $1\sim50$ モル%であり、重量平均分子量が 1,000~500,000である請求項1記載のフォ トレジスト用高分子化合物。

【請求項4】 Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値が19.4 (J/cm^3) $^{1/2}\sim24.6$ (J/cm^3) $^{1/2}$ の範囲である請求項1 ~3 の何れかの項に記載のフォトレジスト用高分子化合物。

20 【請求項5】 (A)下記式(1) 【化5】

【化6】

40

$$CH_2 = C'$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 $(R^{12} - C - R^{13})_t$
 R^{14}
(2)

(式中、 R^{11} は水素原子又はメチル基を示す。 R^{12} 及び R^{13} は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim3$ の 炭化水素基を示す。 R^{14} は炭素数 $6\sim2$ 0の有橋脂環式炭化水素基を示す。tは $0\sim5$ の整数を示す)で表される有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エステル、及び下記式(3)

【化7】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 R^{16}
(3)

(式中、R''は水素原子又はメチル基を示す。R''はメ チル基又はエチル基を示す) で表されるアダマンタン環 を有する(メタ)アクリル酸エステルから選択された少 なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステル、及び

(C) 下記式(4)

[化8]

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 $C = 0$
 R^{18}
 R^{19}
 $C = 0$
 R^{19}

(式中、R¹⁷は水素原子又はメチル基を示す。R¹⁸及び R¹⁹は、アダマンタン環に結合している置換基であり、 それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基 又はカルボキシル基を示す。但し、R''及びR''の少な 20 くとも一方は、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキ シル基である) で表される置換基を有するアダマンタン 環を有する(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メ タ) アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物 を共重合に付して、 (メタ) アクリル酸エステル共重合 体を得ることを特徴とするフォトレジスト用高分子化合 物の製造方法。

【請求項6】 請求項1~4の何れかの項に記載のフォ トレジスト用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含 むフォトレジスト用樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体の微細加工な どを行う際に用いるフォトレジスト用の高分子化合物 と、この高分子化合物の製造方法、及び前記の高分子化 合物を含有するフォトレジスト用樹脂組成物に関する。 [0002]

【従来の技術】半導体製造工程で用いられるフォトレジ スト用樹脂は、基板密着性を示す部分と、露光によって 光酸発生剤から発生する酸により脱離してアルカリ現像 40 液に対して可溶になる部分が必要である。また、フォト レジスト用樹脂は、露光後のドライエッチングに対して 耐性を有することが必要がある。

【0003】従来、アクリル系のフォトレジスト用樹脂 では、基板密着性を付与する構造としてラクトン環骨格 を有する(メタ)アクリル酸エステル類が提案されてい る。また、ドライエッチング耐性を有する構造として、 脂環式炭化水素骨格を有する(メタ)アクリル酸エステ ル類が提案されている。酸脱離性は、これらの少なくと も一方のエステル結合部位を第3級炭素にすることで達 50

成できる。従って、前記二者を共重合することにより、 フォトレジスト用樹脂として必要な機能が集積されたポ リマーを得ることが可能である。しかし、実際には、前 記ラクトン環は極性が非常に高い一方、脂環式炭化水素 骨格は極性が非常に低いという特徴を持っていることか ら、前記2種の単量体を共重合に付すと、前者は前者、 後者は後者で単独重合する傾向があり、その結果、ラン ダム重合体にはならずに分子間或いは分子内で大きな組 成分布を持つポリマーが生成しやすい。このようなポリ 10 マーをフォトレジスト用樹脂として用いると、フォトレ ジスト用の溶媒に溶解しにくい、基板にスピンコートす る際に相分離構造を形成してレジストパターンの形成の 障害となる等の不具合が生じやすい。

【0004】また、十分な基板密着性を付与するために は、ラクトン環骨格を有する単量体を例えば50モル% 近く用いる必要があるが、ラクトン環はエッチング耐性 に乏しいため、ポリマーとして十分なエッチング耐性を 得ることは困難である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的 は、各モノマーユニットが偏在せず、分子間や分子内で 組成分布の小さい高分子化合物であって、しかもエッチ ング耐性に優れたフォトレジスト用高分子化合物と、該 フォトレジスト用高分子化合物の製造方法、及び該フォ トレジスト用高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂 組成物を提供することにある。

【0006】本発明の他の目的は、基板に対する密着 性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるととも に、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすいフォトレジス ト用高分子化合物と、該フォトレジスト用高分子化合物 の製造方法、及び該フォトレジスト用高分子化合物を含 むフォトレジスト用樹脂組成物を提供することにある。 [0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記目的 を達成するため鋭意検討した結果、特定のラクトン環骨 格を有する(メタ)アクリル酸エステルと特定の脂環式 骨格を有する (メタ) アクリル酸エステルに、第3成分 として前記2成分の中間の極性を持つ特定の脂環式骨格 を有する (メタ) アクリル酸エステルを加えて3元共重 合すると、生成するポリマーの分子間及び分子内におけ る組成分布の拡大を回避できると共に、高いエッチング 耐性が得られることを見出した。本発明はこれらの知見 に基づいて完成されたものである。

【0008】すなわち、本発明は、(A)下記式(1) 【化9】

30

(式中、 R^1 は水素原子又はメチル基を示す。 R^3 は水素原子又は炭素数 $1 \sim 3$ の炭化水素基を示す。 R^3 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 、 R^8 、 R^8 及び R^{10} は、それぞれ独立に、水素原子又はメチル基を示す。p、q、r 及びsは、それぞれ独立に、0 又は 1 を示す。但し、 $p+q+r+s=2\sim 4$ である)で表される $5\sim 7$ 員のラクトン環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B)下記式 (2)

【化10】

$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 = \text{C} \\ \text{C} = 0 \\ \text{O} \\ (\text{R}^{12} - \overset{\circ}{\text{C}} - \text{R}^{13})_{\text{t}} \\ \text{R}^{14} \end{array} \tag{2}$$

(式中、 R^{11} は水素原子又はメチル基を示す。 R^{12} 及び R^{13} は、それぞれ独立に、水素原子又は炭素数 $1\sim3$ の 炭化水素基を示す。 R^{14} は炭素数 $6\sim2$ 0の有橋脂環式炭化水素基を示す。tは $0\sim5$ の整数を示す)で表される有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エステル、及び下記式(3)

(化11)

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 R^{16}
(3)

(式中、R¹¹ は水素原子又はメチル基を示す。R¹¹ はメチル基又はエチル基を示す)で表されるアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルから選択された少なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステル、及び

(C) 下記式(4)

【化12】

$$CH_2 = C$$
 $C = 0$
 R^{18}
 R^{19}
(4)

(式中、R''は水素原子又はメチル基を示す。R''及びR''は、アダマンタン環に結合している置換基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基を示す。但し、R''及びR''の少なくとも一方は、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基である)で表される置換基を有するアダマンタン 50

環を有する(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合して得られるフォトレジスト用高分子化合物を提供する。

【0009】前記(メタ)アクリル酸エステル(C)の Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値は、 例えば 20.4 (J/cm^3) $^{1/3}\sim 23.5$ (J/cm^3) $^{1/3}$ の範囲である。

【0010】上記のフォトレジスト用高分子化合物は、 (メタ) アクリル酸エステル (C) の共重合比率が $1\sim50$ モル%であり、重量平均分子量が1, $000\sim50$ 0, 000であってもよい。また、上記フォトレジスト用高分子化合物は、Fedorsの方法による溶解度パラメーターの値が $19.4(J/cm^3)^{1/2}\sim24.6$ (J/cm^3) 1/2 の範囲であってもよい。

【0011】本発明は、また、(A) 前記式(1)で表される5~7員のラクトン環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B) 前記式(2)で表される有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エステル、及び10 前記式(3)で表されるアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルから選択された少なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)前記式(4)で表される置換基を有するアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物を共重合に付して、(メタ)アクリル酸エステル共重合体を得るこ

とを特徴とするフォトレジスト用高分子化合物の製造方

【0012】本発明は、さらに、上記のフォトレジスト30 用高分子化合物と光酸発生剤を少なくとも含むフォトレジスト用樹脂組成物を提供する。なお、本明細書では、「アクリル」と「メタクリル」とを「(メタ)アクリル」と「メタクリロイル」とを「(メタ)アクリロイル」等と総称する場合がある。【0013】

法を提供する。

【発明の実施の形態】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、(A)前記式(1)で表される5~7員のラクトン環を有する(メタ)アクリル酸エステル、(B)前記式(2)で表される有橋脂環式炭化水素基を有する(メタ)アクリル酸エステル、及び前記式(3)で表されるアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルから選択された少なくとも1種の(メタ)アクリル酸エステル、及び(C)前記式(4)で表される置換基を有するアダマンタン環を有する(メタ)アクリル酸エステルの3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含む単量体混合物の共重合体で構成されている。なお、式(1)、(2)、(3)又は(4)で表される化合物において異性体が存在する場合には、それらは単独で又は混合物として使用できる。

【0014】 [(メタ) アクリル酸エステル(A)]本

発明では、(メタ)アクリル酸エステル(A)として式 (1)で表される化合物を用いる。

【0015】式(1) 中、 R^{1} における炭素数 $1\sim30$ 炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基の C_{1-1} アルキル基; アリル基等の C_{1-1} アルケニル基; シクロプロピル基の C_{1} シクロアルキル基などが挙げられる。

【0016】式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルの中でも、 α -(メタ)アクリロイルオキシー γ -ブチロラクトン類(p=q=1、r=s=0である化 10合物)、 β -(メタ)アクリロイルオキシ- γ -ブチロラクトン類(p=r=1、q=s=0である化合物)、 β -(メタ)アクリロイルオキシ- δ -バレロラクトン類(p=q=r=1、s=0である化合物)などが好ましい。

【0017】式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルの代表的な例として以下の化合物が挙げられる。 [A-1] α - (メタ)アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン(R^1 = H又は CH_3 、 R^2 = R^3 = R^4 = R^4

[A-2] α - (メタ) アクリロイルオキシー α - メチルー γ - プチロラクトン (R^1 = H又は CH_3 、 R^2 = CH_3 、 R^3 = R^4 = R^6 = H、p=q=1、r=s=0)

[A-3] α - (メタ) アクリロイルオキシー β , β - ジメチル- γ - プチロラクトン (R^1 = H又は CH_3 、 R^3 = R^4 = CH_3 、 R^2 = R^5 = H、p=q=1、r=s=0)

[A-4] α - (メタ) アクリロイルオキシー α , β , β - トリメチル- γ - プチロラクトン (R^1 = H又はC H₃、 R^2 = R^3 = R^4 = C H₃、 R^6 = R^6 = H、p = q = 1、r = s = 0)

[A-5] α - (メタ) アクリロイルオキシー γ , γ - ジメチル- γ - プチロラクトン(R^t = H又は CH_3 、 R^s = R^s = CH_3 、 R^s = R^s =

[A-6] α - (メタ) アクリロイルオキシー α , γ , γ - トリメチル- γ - プチロラクトン (R^1 = H又はC H_3 、 R^3 = R^4 = H_5 、 R^3 = R^4 = H_5 、 R^4 H_5 H_5 、 H_5 H_5 、 H_5 、 H_5 、 H_5 、 H_5 H_5 H

[A-7] β - (メタ) アクリロイルオキシー γ - ブチロラクトン (R^t = H又は CH_s 、 R^s = R^s = R^t = R^s =

[A-8] β - (メタ) アクリロイルオキシ- β -メチル - γ -プチロラクトン (R^1 =H又は CH_3 、 R^2 =C H_3 、 R^3 = R^4 = R^7 = R^8 =H、p=r=1、q=s=0)

[A-9] β - (メタ) アクリロイルオキシ- β - メチル - δ - パレロラクトン (R'=H又はCH₃、R'=C H₃、R'=R'=R'=R'=R'=H、p=q=r

=1, s=0)

【0018】式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルはポリマーに基板密着性機能を付与する。

【0019】式(1)で表される(メタ)アクリル酸エステルは、(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体と、式(1)の化合物に対応するアルコールとをエステル化反応に付すことにより得ることができる。エステル化反応は、酸触媒、塩基、エステル交換触媒等を用いた慣用の方法により行うことができる。

【0020】 [(メタ) アクリル酸エステル(B)] 本発明では、(メタ) アクリル酸エステル(B) として式(2) で表される化合物及び式(3) で表される化合物から選択された少なくとも1種の化合物を用いる。

【0021】式(2)中、R', R', における炭素数1 ~3の炭化水素基としては、例えば、メチル基、エチル 基、プロピル基、イソプロピル基のC..、アルキル基: アリル基等のC,-,アルケニル基;シクロプロピル基の C,シクロアルキル基などが挙げられる。R''における 炭素数6~20の有橋脂環式炭化水素基に対応する有橋 20 脂環式炭化水素環(橋かけ炭素環)には、例えば、アダ マンタン環、ノルボルナン環、ノルボルネン環、ボルナ ン環、イソボルナン環、パーヒドロインデン環、デカリ ン環、パーヒドロフルオレン環、パーフルオロアントラ セン環、トリシクロ[5.2.1.01.6] デカン環、 トリシクロ[4.2.2.11.6] ウンデカン環、テト ラシクロ [4. 4. 0. 1^{1.1}. 1^{7.10}] ドデカンなど の2~4環の有橋脂環式炭化水素環などが含まれる。こ れらの有橋脂環式炭化水素環の中でも、アダマンタン 環、ノルボルナン環、イソボルナン環等が好ましい。前 30 記有橋脂環式炭化水素環は、メチル基等のアルキル基

(例えば、C₁-4アルキル基など)、塩素原子等のハロゲン原子などの置換基を有していてもよい。

【0022】式 (2) 中、tは $0\sim5$ の整数、好ましくは $0\sim2$ の整数、特に好ましくは0又は1を示す。

【0023】前記式(2)又は(3)で表される化合物の代表的な例として下記の化合物が挙げられる。

[B-1] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルエチル) アダマンタン(式(2); R¹¹=H又は CH₃、R¹²=R¹³=CH₃、R¹⁴=1-アダマンチル 40 基、t=1)

[B-2] 1-(1-(メタ)) アクリロイルオキシー 1- エチルプロピル) アダマンタン(式(2); R''=H又は CH_3 、 $R''=R''=CH_3$ CH_3 、R''=1-アダマンチル基、t=1)

[B-3] 1-(1-(メタ) アクリロイルオキシ-1-メチルプロピル) アダマンタン(式(2); $R^{"}=H$ 又は CH_3 、 $R^{"}=CH_3$ 、 $R^{"}=CH_3$ 、 $R^{"}=1-$ アダマンチル基、t=1)

[B-4] 1- (1- (メタ) アクリロイルオキシ-1, 50 2-ジメチルプロピル) アダマンタン (式 (2) ; R''

=H又はCH,、 R^{12} =CH(CH,),、 R^{13} =CH,、 R^{14} =1-アダマンチル基、t=1)

[B-5] 1-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン (式 (2); R^{11} =H又は CH_1 、 R^{14} =1-アダマンチル基、t=0)

[B-6] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3, 5-ジメチルアダマンタン(式(2); R^{11} =H又はCH,、 R^{14} =3, 5-ジメチルアダマンタン-1-イル基、t=0)

[B-7] 2-(メタ) アクリロイルオキシノルボルナン (式 (2); $R^{11} = H 又は CH₃、 <math>R^{14} = 2 - J$ ルボル ニル基、 t=0)

[B-8] 2-(メタ) アクリロイルオキシイソボルナン (式(2); R^{11} =H又は CH_1 、 R^{11} =2-イソボル ニル基、t=0)

[B-9] 2-(メタ) アクリロイルオキシー2-メチル アダマンタン(式(3); $R^{16}=H$ 又は CH_3 、 $R^{16}=CH_3$)

[B-10] 2 - (メタ) アクリロイルオキシ-2 - エチル アダマンタン (式 (3); R^{16} = H又は CH_1 、 R^{16} = CH_1 CH_3)

【0024】式(2) 又は(3)で表される(メタ)アクリル酸エステルは、有橋脂環式炭化水素環を有するので、ポリマーに耐エッチング性機能を付与する。また、式(2)で表される化合物のうちt=1~5の化合物、及び式(3)で表される化合物は、ポリマーに酸脱離性機能を付与する。(メタ)アクリル酸エステル(B)としては、酸脱離性機能を付与するモノマーを少なくとも1種使用するのが好ましい。

【0025】式(2) 又は(3) で表される(メタ) ア 30 クリル酸エステルは、(メタ) アクリル酸又はその反応性誘導体と、式(2) 又は(3) で表される化合物に対応するアルコールとをエステル化反応に付すことにより得ることができる。エステル化反応は、酸触媒、塩基、エステル交換触媒等を用いた慣用の方法により行うことができる。

【0026】 [(メタ) アクリル酸エステル(C)] 本発明では、(メタ) アクリル酸エステル(C) として式(4) で表される化合物を用いる。

【0027】式(4)中、R''BびR''は、アダマンタ 40ン環に結合している置換基であり、それぞれ独立に、水素原子、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基を示す。但し、R''BびR''の少なくとも一方は、ヒドロキシル基、オキソ基又はカルボキシル基である。R''
及びR''の少なくとも一方は、特にヒドロキシル基であるのが好ましい。

【0028】式(4)で表される化合物の代表的な例として下記の化合物が挙げられる。なお、化合物名の後ろの数値は後述の溶解度パラメーターの値(2つの数字はアクリレート/メタクリレートを示す)である。

[C-1] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3-ヒドロキシアダマンタン (R^{17} =H又はCH, R^{18} =OH, R^{19} =H) [22. 79 (J/cm^3) '/' / 22. 21 (J/cm^3) '/']

[C-2] 1-(メタ) アクリロイルオキシー3, 5-ジ ヒドロキシアダマンタン (R''=H又はCH, R''=R''*=OH) [25.12(J/cm³) ''²/24.43(J/cm³) ''²]

[C-3] 1-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン 10 -4-オン(R¹⁷=H又はCH₃、R¹⁸=4-オキソ 基、R¹⁹=H) [22.39(J/cm³)^{1/3}/21. 81(J/cm³)^{1/3}]

[C-4] 1-(メタ) アクリロイルオキシアダマンタン -4, 6-ジオン(R''=H又はCH, R''=4-オキソ基、R''=6-オキソ基) [24.45(J/cm³) 1/2 23.76(J/cm³) 1/2]

[C-5] 1-(メタ) アクリロイルオキシ-3-カルボ キシアダマンタン (R^{17} =H又は CH_1 、 R^{18} =COOH、 R^{19} =H) [21.91(J/ cm^3) $^{1/2}$ /21. 64(J/ cm^3) $^{1/2}$]

[C-6] 1-(メタ) アクリロイルオキシー3, 5-ジ カルボキシアダマンタン (R^{17} =H又は CH_1 、 R^{19} = R^{19} =COOH) [23.33 (J/cm^3) 1/2/23.02 (J/cm^3) 1/2/2

[C-7] 1- (メタ) アクリロイルオキシ-3-カルボキシ-5-ヒドロキシアダマンタン (R^{17} =H又は CH_3 、 R^{18} =COOH、 R^{19} =OH) [24.17 (J/ cm^3) $^{1/2}$ /23.81 (J/ cm^3) $^{1/2}$]

【0029】式(4)で表される(メタ)アクリル酸エステルは、前記(メタ)アクリル酸エステル(A)と(メタ)アクリル酸エステル(B)の中間の極性を有するため、共重合の際の組成分布の偏在を抑制する機能を有すると共に、親水性基の結合したアダマンタン環を有しているため、エッチング耐性を保持しつつ、ポリマーに基板密着性機能を付与する。

【0030】式(4)で表される(メタ)アクリル酸エステルは、(メタ)アクリル酸又はその反応性誘導体と、式(4)で表される化合物に対応するアルコールとをエステル化反応に付すことにより得ることができる。エステル化反応は、酸触媒、塩基、エステル交換触媒等を用いた慣用の方法により行うことができる。

【0031】本発明において、好ましい(メタ)アクリル酸エステル(C)は、Fedorsの方法[Polym. Eng. Sci., 14, 147(1974)参照]による溶解度パラメーターの値(以下、単に「SP値」と称することがある)が20.4(J/cm³)'/²~23.5(J/cm³)'/²[=10.0(cal/cm³)'/²~11.5(cal/cm³)'/²]の範囲である。このような(メタ)アクリル酸エステル(C)を用いると、特に各モノマー単位が均一に分布したランダム共重合体を得ることがで

きる。

【0032】本発明のフォトレジスト用高分子化合物において、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル

(A)、(B)及び(C)の共重合比率は、それらの組み合わせに応じて適宜設定できるが、(メタ)アクリル酸エステル(A)の比率は、通常 $1\sim9$ 8モル%、好ましくは $10\sim8$ 0モル%、さらに好ましくは $20\sim7$ 0モル%程度であり、(メタ)アクリル酸エステル(B)の比率は、通常 $1\sim9$ 8モル%、好ましくは $10\sim8$ 0モル%、さらに好ましくは $20\sim7$ 0モル%程度であり、(メタ)アクリル酸エステル(C)の比率は、通常 $1\sim5$ 0モル%、好ましくは $2\sim4$ 0モル%、さらに好ましくは $3\sim3$ 0モル%程度である。

【0033】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、フォトレジスト用樹脂としての特性を損なわない範囲で、前記3種の(メタ)アクリル酸エステル以外のモノマーが共重合されていてもよい。前記3種の(メタ)アクリル酸エステル以外のモノマーの共重合比率は、例えば0~10モル%、好ましくは0~5モル%程度である。

【0034】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、Fedorsの方法 [Polym. Eng. Sci., 14, 147 (1974)参照] による溶解度パラメーターの値 (以下、単に「SP値」と称することがある) が19.4 (J/cm³) 1/2~24.6 (J/cm³) 1/2 [=9.5 (cal/cm³) 1/2] の範囲にあるのが好ましい。

【0035】このような溶解度パラメーターを有する高分子化合物を含むフォトレジスト用樹脂組成物を半導体基板(シリコンウェハー)に塗布して形成されたレジス 30ト塗膜は、基板に対する接着性(密着性)に優れるとともに、アルカリ現像により解像度の高いパターンを形成することができる。溶解度パラメーターの値が19.4 (J/cm³) '''より低いと、基板に対する接着性が低下して、現像によりパターンが剥がれて残らないという問題が起こりやすい。また、溶解度パラメーターの値が24.6 (J/cm³) '''より大きいと、基板にはじかれて塗布することが困難になりやすい上、アルカリ現像液に対する親和性が高くなり、その結果、露光部と未露光部の溶解性のコントラストが悪くなって解像度が低下40しやすくなる。

【0036】本発明では、高分子化合物の重量平均分子量(Mw)は、例えば1,000~500,000程度、好ましくは3,000~50,000程度であり、分子量分布(Mw/Mn)は、例えば1.5~3.5程度である。なお、前記Mnは数平均分子量(ポリスチレン換算)を示す。

【0037】本発明のフォトレジスト用高分子化合物は、前記(メタ)アクリル酸エステル(A)、(メタ)アクリル酸エステル(B)、及び(メタ)アクリル酸エ 50

ステル(C)の3種の(メタ)アクリル酸エステルを少なくとも含むモノマー混合物を共重合させることにより得ることができる。(メタ)アクリル酸エステル

(A)、(メタ)アクリル酸エステル(B)、及び(メタ)アクリル酸エステル(C)は、それぞれ単独で又は2以上を組み合わせて使用できる。重合は、溶液重合、溶融重合など、アクリル系ポリマーを製造する際に用いる慣用の方法により行うことができる。

【0038】本発明のフォトレジスト用樹脂組成物は、 10 前記本発明のフォトレジスト用高分子化合物と光酸発生 剤とを含んでいる。

【0039】光酸発生剤としては、露光により効率よく 酸を生成する慣用乃至公知の化合物、例えば、ジアゾニ ウム塩、ヨードニウム塩(例えば、ジフェニルヨードへ キサフルオロホスフェートなど)、スルホニウム塩(例 えば、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチ モネート、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロホ スフェート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホネ ートなど)、スルホン酸エステル〔例えば、1-フェニ 20 ルー1ー(4ーメチルフェニル)スルホニルオキシー1 ーペンゾイルメタン、1,2,3-トリスルホニルオキ シメチルベンゼン、1、3-ジニトロ-2-(4-フェ ニルスルホニルオキシメチル) ベンゼン、1-フェニル -1-(4-メチルフェニルスルホニルオキシメチル) -1-ヒドロキシ-1-ペンゾイルメタンなど]、オキ サチアゾール誘導体、sートリアジン誘導体、ジスルホ ン誘導体(ジフェニルジスルホンなど)、イミド化合 物、オキシムスルホネート、ジアゾナフトキノン、ベン ゾイントシレートなどを使用できる。これらの光酸発生 剤は単独で又は2種以上組み合わせて使用できる。

【0040】光酸発生剤の使用量は、光照射により生成する酸の強度や前記高分子化合物における各モノマー単位の比率などに応じて適宜選択でき、例えば、前記高分子化合物100重量部に対して0.1~30重量部、好ましくは1~25重量部、さらに好ましくは2~20重量部程度の範囲から選択できる。

【0041】フォトレジスト用樹脂組成物は、アルカリ可溶性樹脂(例えば、ノボラック樹脂、フェノール樹脂、イミド樹脂、カルボキシル基含有樹脂など)などのアルカリ可溶成分、着色剤(例えば、染料など)、有機溶媒(例えば、炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、アルコール類、エステル類、アミド類、ケトン類、エーテル類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコールエーテルエステル類、これらの混合溶媒など)などを含んでいてもよい。

【0042】このフォトレジスト用樹脂組成物を基材又は基板上に塗布し、乾燥した後、所定のマスクを介して、塗膜(レジスト膜)に光線を露光して(又は、さらに露光後ペークを行い)潜像パターンを形成し、次いで現像することにより、微細なパターンを高い精度で形成

できる。

【0043】基材又は基板としては、シリコンウエハ、金属、プラスチック、ガラス、セラミックなどが挙げられる。フォトレジスト用樹脂組成物の塗布は、スピンコータ、ディップコータ、ローラコータなどの慣用の塗布手段を用いて行うことができる。塗膜の厚みは、例えば $0.1\sim20\mu$ m、好ましくは $0.3\sim2\mu$ m程度である。

【0044】 露光には、種々の波長の光線、例えば、紫外線、X線などが利用でき、半導体レジスト用では、通 10常、g線、i線、エキシマレーザー (例えば、XeC1、KrF、KrCl、ArF、ArCl などが使用される。露光エネルギーは、例えば $1\sim1000$ m J/cm^2 、好ましくは $10\sim500$ m J/cm^2 程度である。

【0045】光照射により光酸発生剤から酸が生成し、この酸により、例えば前記高分子化合物のアルカリ可溶性ユニットのカルボキシル基等の保護基(脱離性基)が速やかに脱離して、可溶化に寄与するカルボキシル基等が生成する。そのため、水又はアルカリ現像液による現 20像により、所定のパターンを精度よく形成できる。

[0046]

【発明の効果】本発明によれば、特定の3種の(メタ)アクリル酸エステルを共重合させるので、各モノマーユニットが偏在しないランダムな構造を有するとともに、高いエッチング耐性を示す。また、基板に対する密着性、アルカリ可溶性及びエッチング耐性に優れるとともに、フォトレジスト用溶媒に溶解しやすい。そのため、フォトレジスト用樹脂として好適に使用でき、微細なパターンを高い精度で形成することができる。

[0047]

【実施例】以下に、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではない。なお、化合物番号(モノマー番号)の後ろに「メタクリレート」とあるのは、各化合物番号に属する2つの化合物のうちメタクリロイルオキシ基を有する化合物を示す。構造式中の括弧の右下の数字は該モノマー単位のモル%を示す。

【0048】実施例1

下記構造の樹脂の合成

【化13】

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100ml丸底フラスコにモノマー [A-9] (メタクリレート) 1.74

g (8. 79ミリモル)、モノマー [B-1] (メタクリ レート) 1.84g(7.02ミリモル)、モノマー [C-1] (メタクリレート) 0. 42g(1. 78ミリ モル)及び開始剤(和光純薬工業製V-65)0.40 gを入れ、THF (テトラヒドロフラン) 16.00g に溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500mlに落とし、生じた沈殿物を濾別すること で精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度TH F16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰り 返すことにより所望の樹脂 2.75gを得た。回収し たポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均分 子量) が6800、分子量分布 (Mw/Mn) が1.8 9であった。「H-NMR (DMSO-d₆中) 分析で は、1. 5-2. 5ppm (プロード) のほか、3. 3 ppm、4. 1ppm、4. 6ppmに強いシグナルが 観測された。ポリマーのSP値は22.23(J/cm ³) ¹/¹である。

【0049】実施例2 下記構造の樹脂の合成

【化14】

$$+ \operatorname{CH}_2 - \overset{\operatorname{CH}_3}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{CH}_3}}} + \operatorname{CH}_2 - \overset{\operatorname{CH}_3}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{CH}_3}}} + \operatorname{CH}_2 - \overset{\operatorname{CH}_3}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{CH}_3}}} + \operatorname{CH}_2 - \overset{\operatorname{CH}_3}{\overset{\circ}{\overset{\circ}{\operatorname{CH}_3}}} + \operatorname{CH}_3$$

還流管、攪拌子、3方コックを備えた100m1丸底フ ラスコにモノマー [A-7] (メタクリレート) 1.06 30 g(6.79ミリモル)、モノマー[B-9] (メタクリ レート) 2. 26g (9. 66ミリモル)、モノマー [C-1] (メタクリレート) 0.68g(2.88ミリ モル)及び開始剤(和光純薬工業製V-65)0. 40 gを入れ、THF(テトラヒドロフラン)16.00g に溶解させた。続いて、フラスコ内を乾燥窒素置換した 後、反応系の温度を60℃に保ち、窒素雰囲気下、6時 間攪拌した。反応液をヘキサンと酢酸エチルの9:1混 合液500m1に落とし、生じた沈殿物を濾別すること 40 で精製を行った。回収した沈殿を減圧乾燥後、再度TH F16.00gに溶解させ、上述の沈殿精製操作を繰り 返すことにより所望の樹脂 2.98gを得た。回収し たポリマーをGPC分析したところ、Mw(重量平均分 子量) が7300、分子量分布 (Mw/Mn) が2.0 4であった。「H-NMR (DMSO-d,中)分析で は、1.5-2.5ppm (プロード) のほか、3.3 ppm, 4. 1ppm, 4. 6ppm, 5. 3ppmk 強いシグナルが観測された。ポリマーのSP値は22. 03 (J/cm³) '/³である。

50 【0050】評価試験

上記実施例で得られたポリマーのそれぞれについて、ポリマー100重量部とトリフェニルスルホニウムへキサフルオロアンチモネート10重量部とを乳酸エチルと混合して、ポリマー濃度17重量%のフォトレジスト用樹脂組成物を調製した。このフォトレジスト用樹脂組成物をシリコンウエハーにスピンコーティング法により塗布し、厚み1.0μmの感光層を形成した。ホットプレート上で温度100℃で150秒間プリベークした後、波

長247nmのKrFエキシマレーザーを用い、マスクを介して、照射量30mJ/cm²で露光した後、100℃の温度で60秒間ポストベークした。次いで、0.3Mのテトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により60秒間現像し、純水でリンスしたところ、何れの場合も、0.20 μ mのライン・アンド・スペースパターンが得られた。

16

フロントページの続き

F 夕一ム(参考) 2H025 AA02 AA09 AA14 AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE10 BG00 BJ10 CB14 CB41 CB51 FA17 4J002 BG071 EB106 EQ036 EV296 GP03 4J100 AL08P AL08Q AL08R BA03R BA16R BC09Q BC09R BC27Q BC53P CA05 DA01 DA39 JA38

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:		
☐ BLACK BORDERS		
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES		
FADED TEXT OR DRAWING		
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING		
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES		
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS		
GRAY SCALE DOCUMENTS		
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT		
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY		
□ other:		

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.